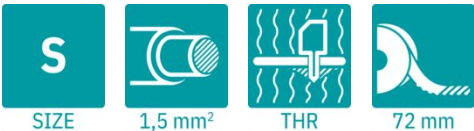


MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1782116
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 11, familia de artículos: MC 1,5/..-GF-THR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho

Sus ventajas

- Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
- Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión

Datos comerciales

Código de artículo	1782116
Unidad de embalaje	380 Unidades
Cantidad mínima de pedido	380 Unidades
Clave de venta	AABTBA
Clave de producto	AABTBA
GTIN	4046356550697
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,48 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	MC 1,5/...-GF-THR
Línea de productos	COMBICON Connectors S
Construcción	Componente adecuado para Through Hole Reflow
Número de polos	11
Paso	3,81 mm
Número de filas	1
Tipo de montaje	Sujeción aérea (rosca)
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	8 A
Tensión nominal U_N	160 V
Resistencia de contacto	1,4 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	2,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	2,5 kV
Tensión nominal (II/2)	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	2,5 kV

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura THR/soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Brida

Par de apriete	0,3 Nm
----------------	--------

Indicaciones de procesamiento

Proceso	Soldadura por reflujo/ola
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T_c	260 °C
Ciclos soldad. por reflujo	3

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-
-------------	---

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1782116

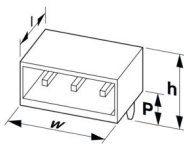
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

	82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (3 µm - 5 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)	Níquel (1,3 µm - 3 µm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (3 µm - 5 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (1,3 µm - 3 µm Ni)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material aislante	LCP
Grupo material aislante	IIIa
CTI según IEC 60112	175
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	3,81 mm
Anchura [w]	52,3 mm
Altura [h]	8,9 mm
Longitud [l]	9,2 mm
Altura total	6,9 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	2 mm
Dimensiones de patilla	0,8 x 0,8 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,4 mm
-------------------	--------

Ensayos mecánicos

Examen visual

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Examen dimensional

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia de las rotulaciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-70:1996-07
---------------------------	---------------------------

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Resultado	Prueba aprobada
Polarización y codificación	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Portacontactos usado	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N	Prueba aprobada
Fuerzas al enchufar y desenchufar	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Número de ciclos	25
Fuerza al enchufar por polo aprox.	8 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox.	6 N

Ensayos eléctricos

Prueba térmica | Grupo de prueba C

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado	20

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	2,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	250 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	1,5 mm

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

valor mínimo de línea de fuga (II/2)	2,5 mm
--------------------------------------	--------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Prueba de durabilidad

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar	2,95 kV
Resistencia de contacto R_1	1,4 mΩ
Resistencia de contacto R_2	1,5 mΩ
Ciclos de enchufe	25

Ensayo climático

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión	0,2 dm ³ SO ₂ en 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico	100 °C/168 h
Tensión alterna soportable	1,39 kV

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	30g
Duración del choque	18 ms
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Aplicación ferroviaria Schocken

Aceleración	30g
Duración del choque	18 ms
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Condiciones ambientales

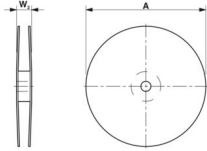
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)

Información sobre el embalaje

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Esquema de dimensiones	
Tipo de embalaje	Correa de 72 mm de ancho
Ancho de cinta [W]	72 mm
Medidas exteriores de la bobina [W2]	≤ 78,4 mm
Diámetro de la bobina [A]	≤ 330 mm
Tipo del embalaje exterior	Bolsa transparente

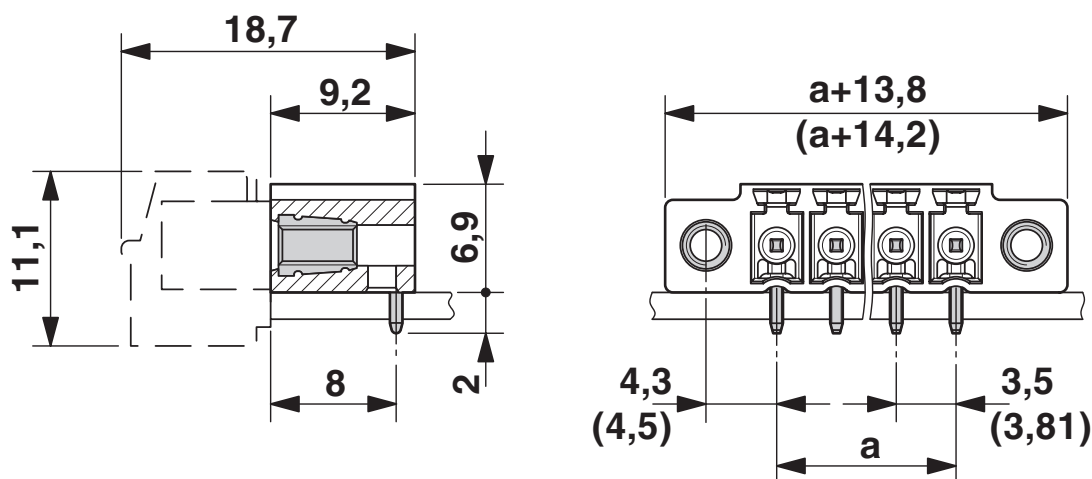
MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1782116

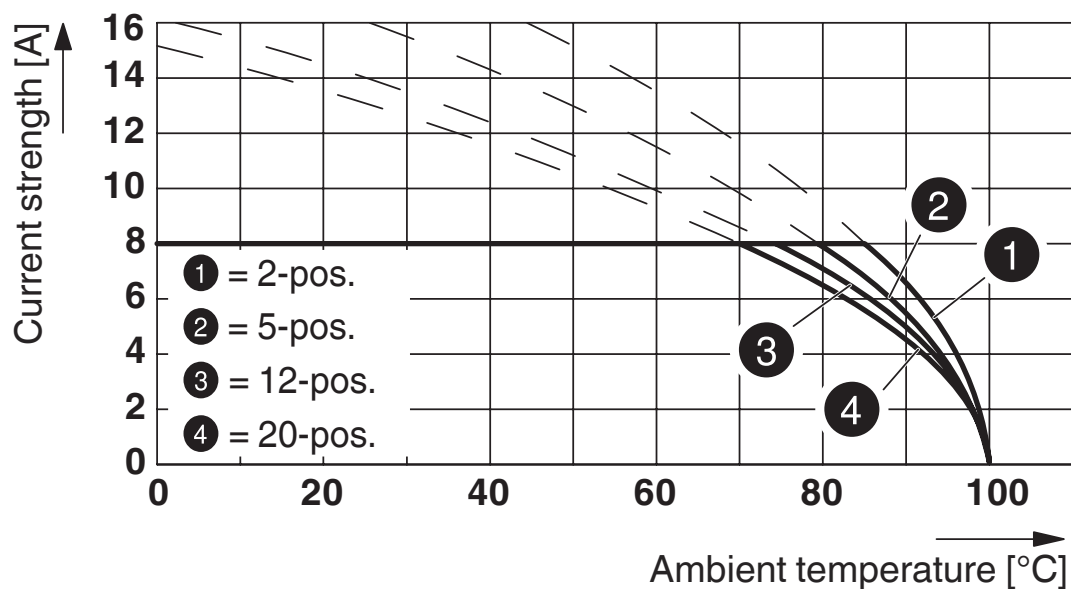
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Diagrama



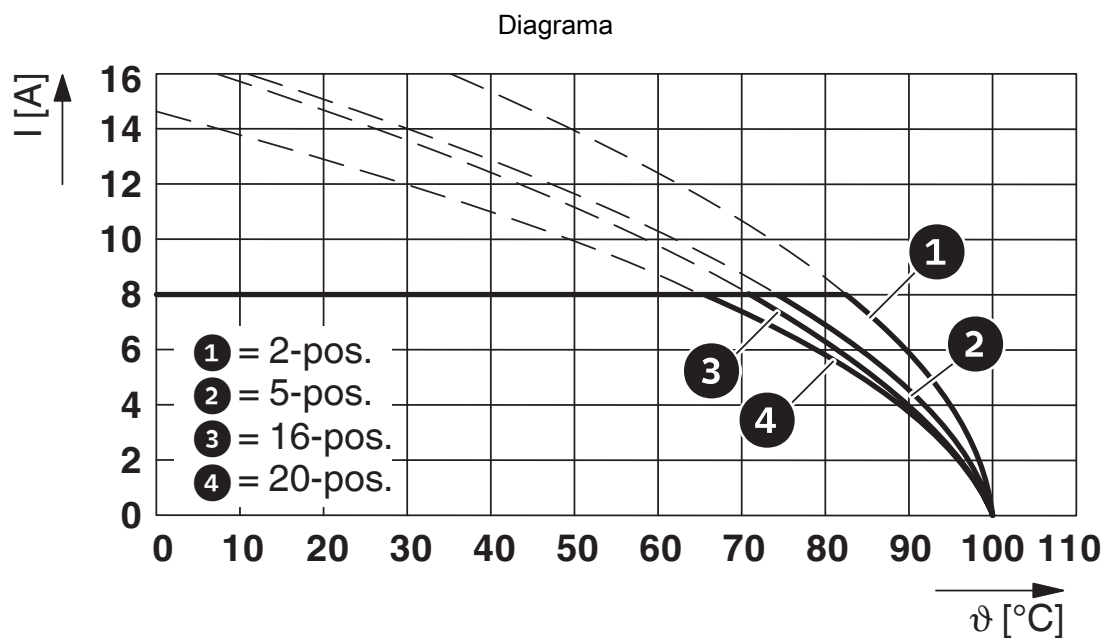
Tipo: FK-MCP 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81 P... THR

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

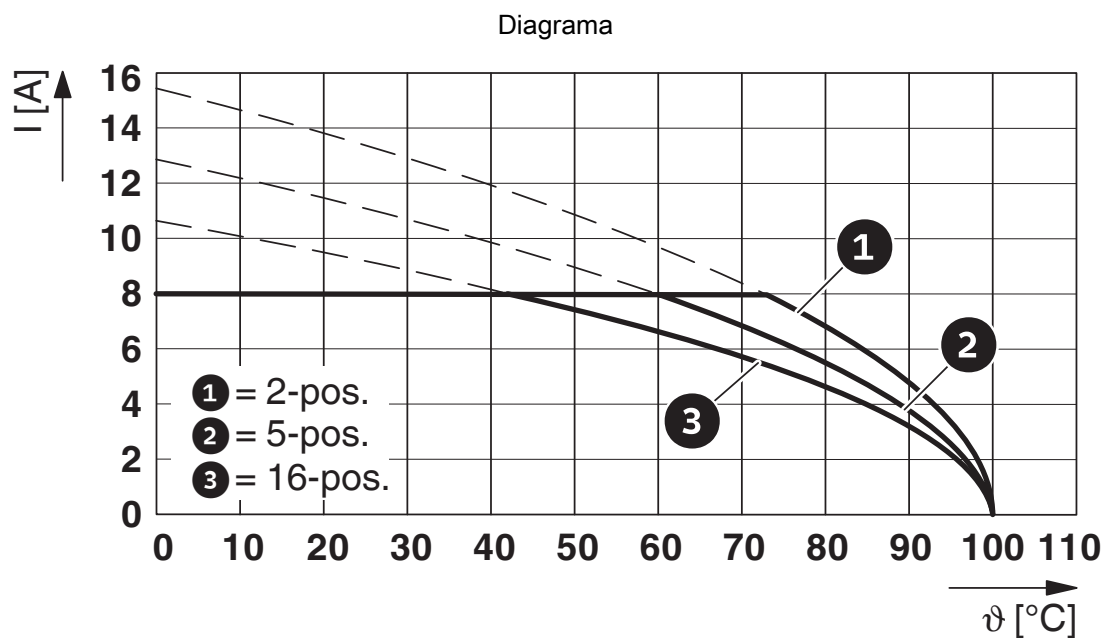


1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>



Tipo: FMC 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81 P...THR



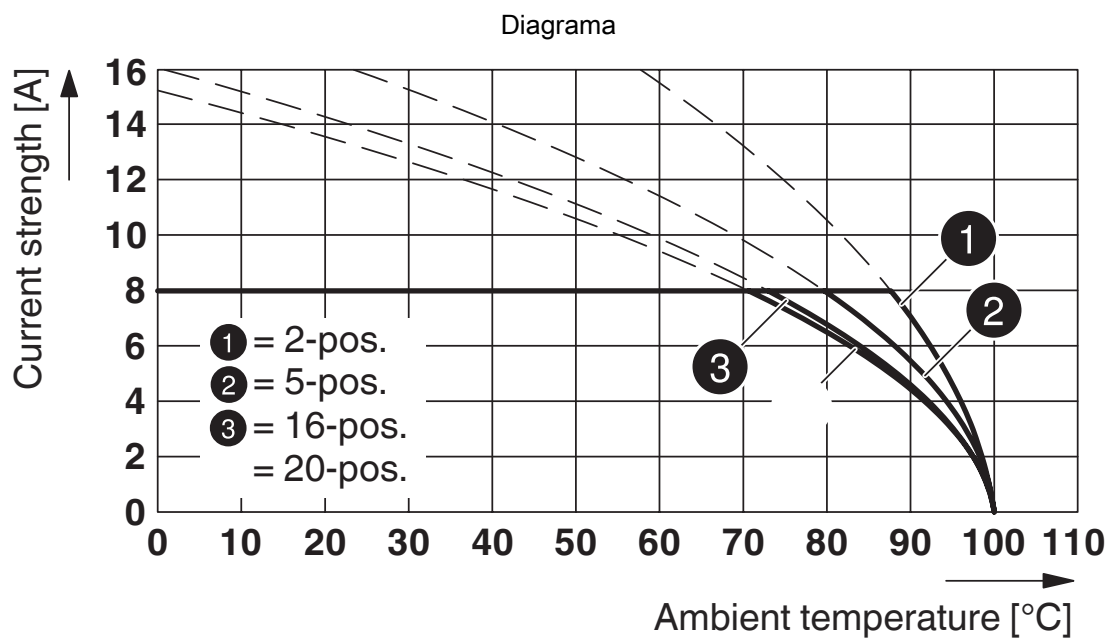
Tipo: MCV(W/R) 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81 P...THR

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

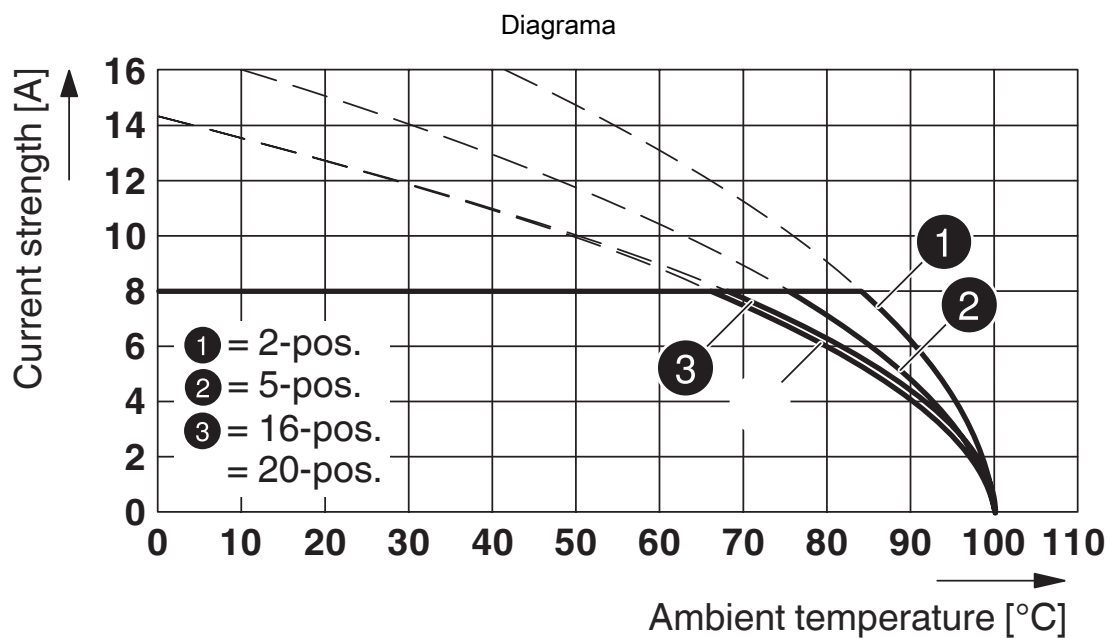


1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>



Tipo: MC 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81 P26THR



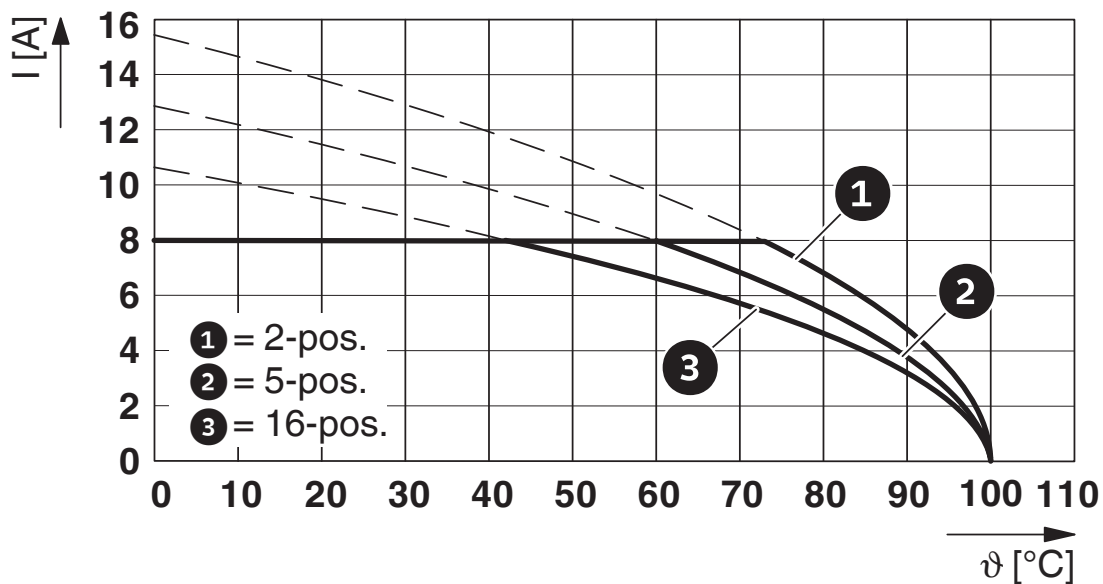
Tipo: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81 P...THR

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1782116

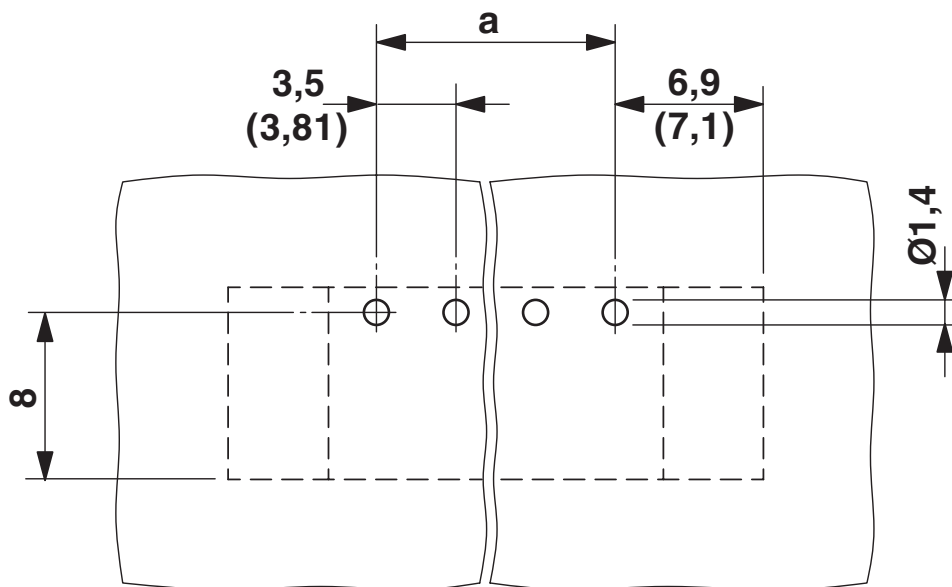
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Diagrama



Tipo: MCV(W/R) 1,5/...-STF-3,81 con MC 1,5/...-GF-3,81 P...THR

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MC 1,5/11-GF-3,81 P20 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1782116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1782116>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es